

台灣發明商品促進協會 函

地址：105台北市松山區八德路二段400號7樓

承辦人：賴淑玲

電話：02-8772-3898#19

Email：wiipal68@wiipa.org.tw

受文者：國立嘉義大學

發文日期：中華民國112年3月7日

發文字號：台發協字第1120030702號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文 (1120030702_Attach1.pdf、1120030702_Attach2.docx)

主旨：敬邀 貴校師生參加「2023上海國際發明創新展覽會」。

說明：

一、「2023上海國際發明創新展覽會」將於112年6月15日~6月17日在上海舉行，這是青年發明家促進國際交流與商業合作的最佳平台，敬邀 貴校師生參賽，請惠予公告並鼓勵相關人員踴躍參加。

二、即日起報名至112年5月15日止，洽詢專線(02)8772-3898分機19賴小姐或email至wiipal68@wiipa.org.tw。

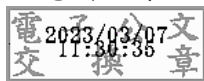
正本：國立臺灣海洋大學、國立政治大學、國立臺灣大學、國立臺灣大學計算機及資訊網路中心、國立臺灣大學生物資源暨農學院附設山地實驗農場、國立臺灣大學生物資源暨農學院附設農業試驗場、國立臺灣大學生物資源暨農學院附設動物醫院、國立臺灣大學生物資源暨農學院實驗林管理處、國立臺灣師範大學、國立陽明交通大學、國立臺北藝術大學、國立臺北教育大學、臺北市立大學、東吳大學、中國文化大學、世新大學、銘傳大學、實踐大學、大同大學、臺北醫學大學、康寧學校財團法人康寧大學、國立臺灣戲曲學院、國立臺北護理健康大學、國立臺北商業大學、國立臺北大學、國立臺灣藝術大學、馬偕學校財團法人馬偕醫學院、輔仁大學學校財團法人輔仁大學、淡江大學學校財團法人淡江大學、華梵大學、真理大學、國立體育大學、國立中央大學、中原大學、長庚大學、元智大學、開南大學、國立清華大學、玄奘大學、中華大學學校財團法人中華大學、國立聯合大學、國立臺中教育大學、國立臺灣體育運動大學、國立中興大學、國立中興大學計算機及資訊網路中心、東海大學、逢甲大學、靜宜大學、中山醫學大學、亞洲大學、國立彰化師範大學、大葉大學、明道學校財團法人明道大學、建國科技大學、國立暨南國際大學、國立嘉義大學、國立中正大學、南華大學、

國立嘉義大學



稻江科技暨管理學院、國立臺南藝術大學、國立臺南大學、台灣首府學校財團法人台灣首府大學、中信學校財團法人中信金融管理學院、長榮大學、國立中山大學、國立高雄師範大學、國立高雄大學、義守大學、高雄醫學大學、國立屏東大學、國立金門大學、國立宜蘭大學、佛光大學、國立東華大學、慈濟學校財團法人慈濟大學、國立臺東大學、國立空中大學、高雄市立空中大學

副本：



施養隆 會長

裝

訂

線





2023 第 7 屆上海國際發明創新展覽會

邀請函

2023 上海國際發明創新展覽會由上海發明協會主辦，世界發明智慧財產聯盟總會、香港發明創新總會及澳門創新發明協會等單位支持，將於 6 月 15 日至 6 月 17 日再上海著名的上海世博展覽館舉辦，展開為期三天的展覽、競賽及頒獎儀式。

上海國際發明創新展覽會分設為 4 大區域，分別是創新孵化企業區、創新發明成果區、學生競賽區、國際發明創新區。一共聚集來自亞洲及歐美企業、研究機構與學術單位的最新發明創新品，是一個全球發明愛好者組成的發明聚會。

世界發明智慧財產聯盟總會與台灣發明商品促進協會誠摯邀請發明家參與此盛會，讓台灣的發明創意在全世界發光發亮。



世界發明智慧財產聯盟總會 會長 謝曼麗
台灣發明商品促進協會 會長 施養隆

敬邀



2023 第 7 屆上海國際發明創新展覽會

主辦單位：上海發明協會

展覽日期：2023年6月15日~6月17日

展覽地點：上海世博展覽館

參展費用：18,000/件，包含5位發明人報名費、展位費、桌椅、評比費。

選購品項：3,000/件，海報設計及印刷。

託展費用：10,000元/件，包含現場布置、解說及作品運送。

參展效益：參展增加商品曝光度及個人閱歷，更是升學就業的加分利器。展後協會安排縣市政府接見及頒發獎狀。

報名資訊：台灣發明商品促進協會 (TIPPA)

報名日期：2023年5月15日截止

繳費日期：2023年5月22日，逾期取消參賽資格

協會地址：台北市松山區八德路二段400號7F (添盛大樓)

連絡電話：02-8772-3898

電子信箱：wiipa168@wiipa.org.tw

網 址：www.tippa.org.tw

匯款帳號：戶名：台灣發明商品促進協會

銀行：元大銀行 營業部

帳號：00108253826215

2023 上海國際發明創新展覽會 報名表

連絡單位	中文名稱： 聯絡人： 職 稱： 連絡電話： 電子信箱：
參賽作品	中文名稱： 英文名稱：
參 賽 人 (至多 5 位)	參賽單位：(中文) 參賽單位：(英文，印製獎狀) 中文姓名： 英文姓名：(印製獎狀，請與護照相同) 職 稱： 出生縣市：(縣市政府接見)
	參賽單位： 參賽單位： 中文姓名： 英文姓名： 職 稱： 出生縣市：
	參賽單位： 參賽單位： 中文姓名： 英文姓名： 職 稱： 出生縣市：

2023 上海國際發明創新展覽會 報名表

	參賽單位： 參賽單位： 中文姓名： 英文姓名： 職 稱： 出生縣市：
專利申請	<input type="checkbox"/> 已核准號碼_____ (請附專利證書影本) <input type="checkbox"/> 申請中案號_____ (請附收據影本) <input type="checkbox"/> 尚未申請
作品屬性	<input type="checkbox"/> 商品化 <input type="checkbox"/> 原型 <input type="checkbox"/> 模型 <input type="checkbox"/> 圖稿
作品簡介	中文摘要：(不限字數) 英文摘要：(請勿超過 200 字元，大會手冊印刷系統將自動刪除超過的字元。)

2023 上海國際發明創新展覽會 報名表

作品相片	3~5 張作品獨照或團隊合作相片
------	------------------

作品類別 (限勾選一項)	<input type="checkbox"/> 農業 <input type="checkbox"/> 自動化與製造業 <input type="checkbox"/> 汽車、航天、航空與運輸 <input type="checkbox"/> 美容、健身與運動 <input type="checkbox"/> 生物技術 <input type="checkbox"/> 建築與結構 <input type="checkbox"/> 兒童照護與特殊照護 <input type="checkbox"/> 教育 <input type="checkbox"/> 環境與能源 <input type="checkbox"/> 設備,電子產品與機械 <input type="checkbox"/> 家用品與辦公用品 <input type="checkbox"/> 通訊技術與視聽設備 <input type="checkbox"/> 工業設計 <input type="checkbox"/> 時尚設計 <input type="checkbox"/> 多媒體設計 <input type="checkbox"/> 印刷包裝設計
參展目的	<input type="checkbox"/> 廣告曝光

2023 上海國際發明創新展覽會

報名表

	<input type="checkbox"/> 現場販售 <input type="checkbox"/> 技術移轉 <input type="checkbox"/> 代理合作 <input type="checkbox"/> 批發合作 <input type="checkbox"/> 製造合作 <input type="checkbox"/> 個人履歷
注意事項	<ol style="list-style-type: none">1. Word 檔報名表請勿轉為 PDF 檔2. 海報尺寸：90cmx150cm3. 檔案傳送：wiipa168@wiipa.org.tw4. 連絡電話：02-8772-38985. 報名日期：2023 年 5 月 15 日截止6. 繳費日期：2023 年 5 月 22 日截止，逾期取消參賽資格
匯款資訊	台灣發明商品促進協會 元大銀行營業部 00108253826215